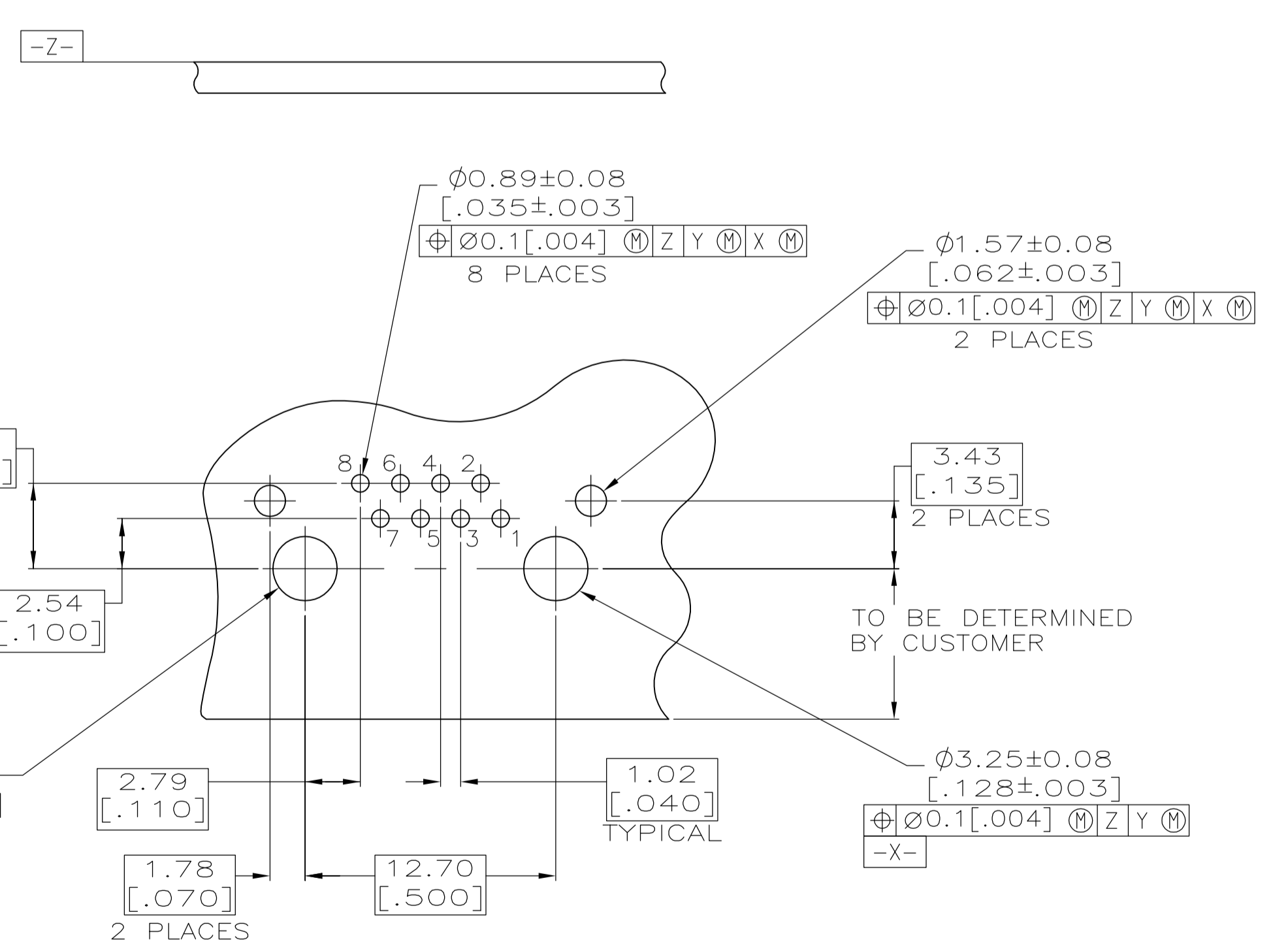
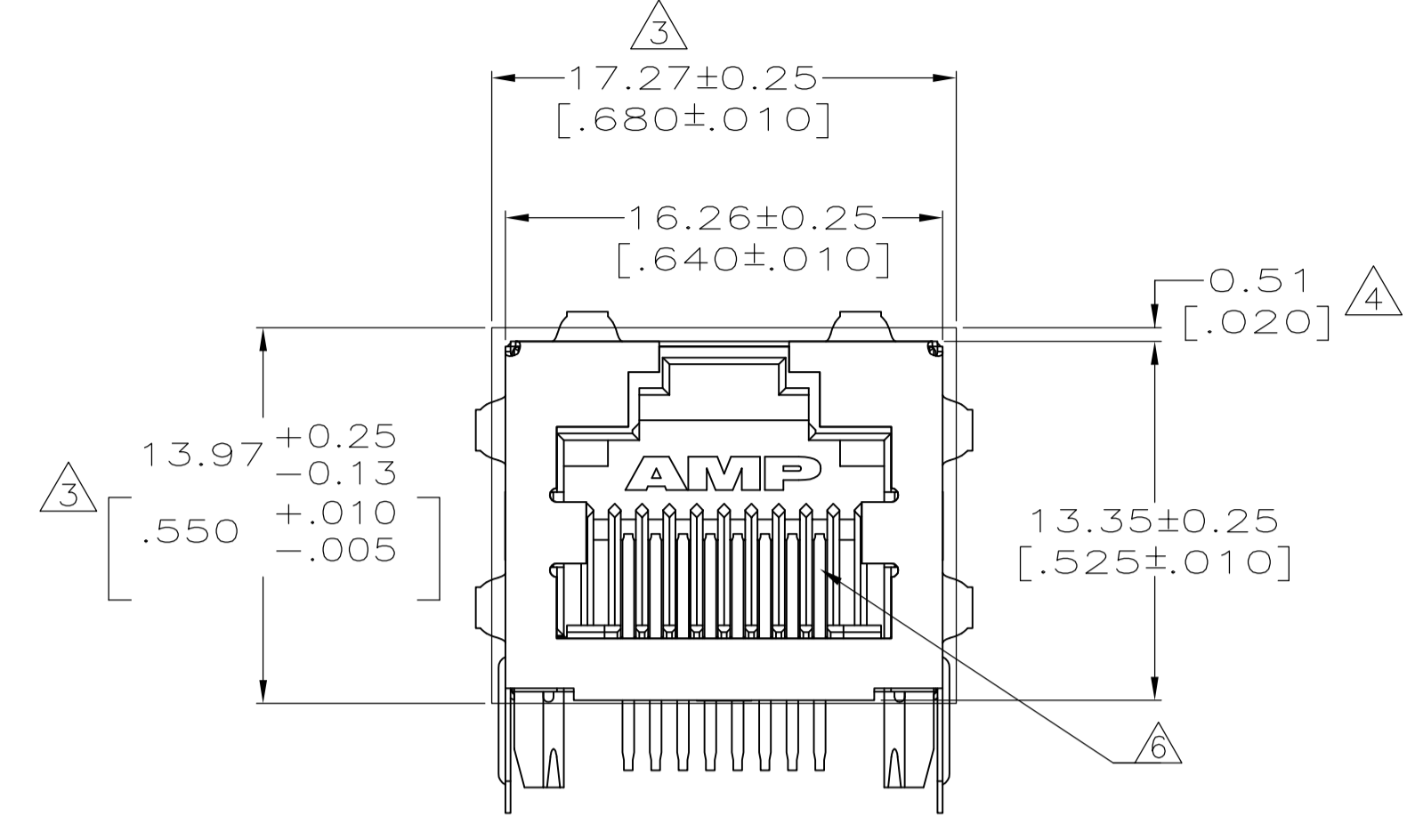
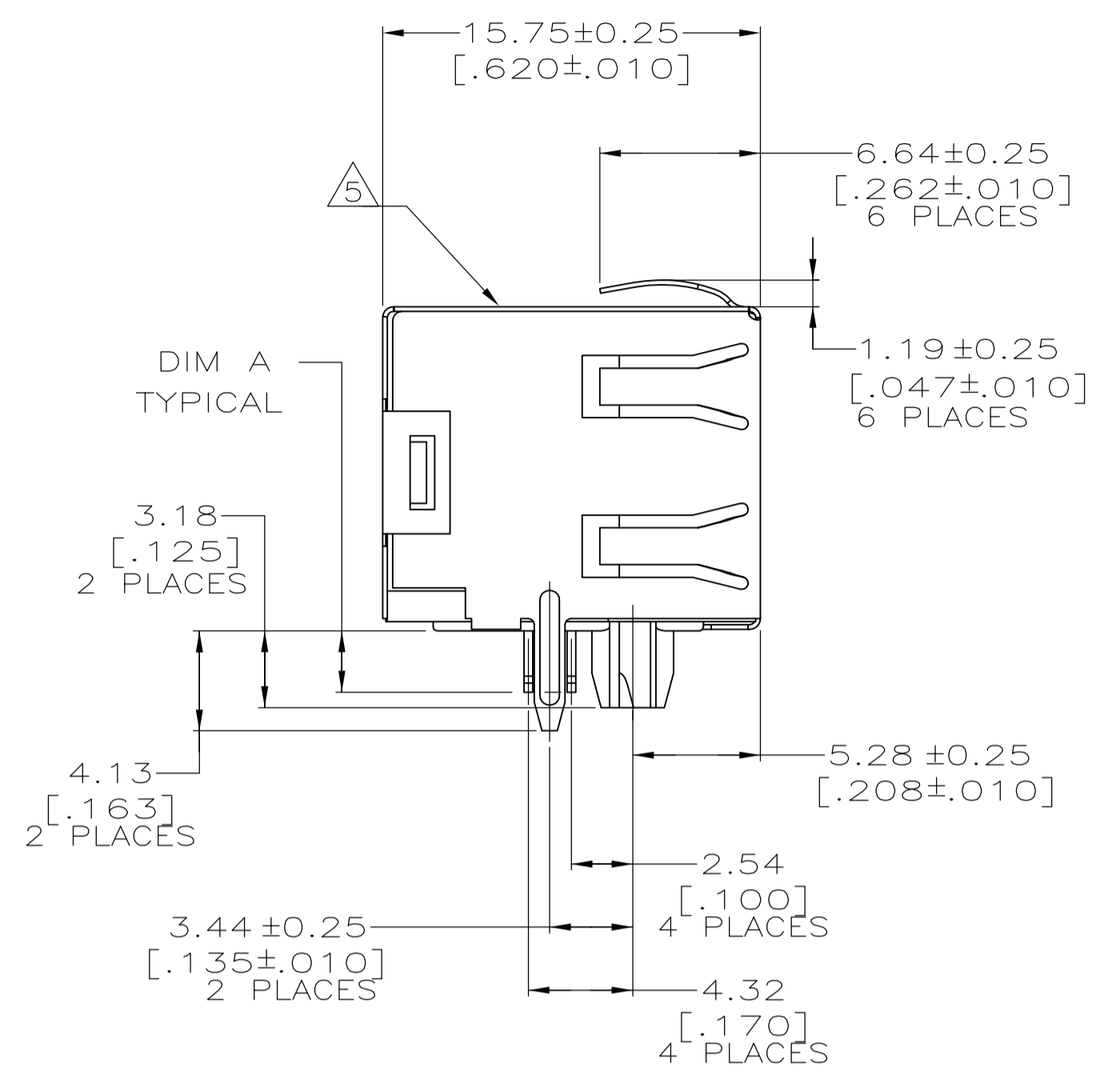


LOC	DIST	REVISIONS		
AA	00	P	LTR	DATE
		B	ECO-15-007496	11MAY2015
				LL SH

- MATERIAL:**
 HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK, UL94V-0
 TERMINALS - 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81μm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 μm[.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 μm[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
 SHIELD - 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27 μm[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03 μm[.000080] MINIMUM TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.**
- SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.**
- MANUFACTURING DATE CODE:**
 LOCATED APPROX. AS SHOWN.
 FIRST 2 DIGITS = LAST 2 DIGITS OF YEAR.
 NEXT 2 DIGITS = MANUFACTURING WORK WEEK.
 LAST DIGIT = DAY OF WEEK WITH SUNDAY = 1.
- CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT. TECHNICAL REFERENCE GR-1217-CORE ISSUE 1, NOVEMBER 1995.**



SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT (COMPONENT SIDE)

3.56 [.140]	6	1932219-2
2.54 [.100]	6	1932219-1
DIMENSION A	PANEL GROUNDS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.ZHU 20NOV2008	TE Connectivity																		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK M.LI 20NOV2008																			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S.YAO 20NOV2008	NAME INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1 X 1, SHIELDED, PANEL GROUND																		
<table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>±</td><td>0.25[.010]</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>±</td><td>-</td></tr> </table>		0 PLC	±	-	1 PLC	±	-	2 PLC	±	0.25[.010]	3 PLC	±	-	4 PLC	±	-	ANGLES	±	-	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC
0 PLC	±	-																			
1 PLC	±	-																			
2 PLC	±	0.25[.010]																			
3 PLC	±	-																			
4 PLC	±	-																			
ANGLES	±	-																			
MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	WEIGHT	RESTRICTED TO																		
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1																		
		DRAWING NO. A1 00779	REV 1932219																		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru